

『プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会』  
第128回研究会プログラム

精密工学会「プラナリゼーション CMP とその応用技術専門委員会」

委員長：檜山浩國（株式会社 荏原製作所）

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、第128回研究会のスケジュールが下記の通り決まりましたので、ご案内いたします。  
今回はテーマを『応用広がる非デバイス CMP の最新動向』として企画致しました。多数の方にご参加いただければ幸いです。また、非会員の方のご参加も有料にて受け付けております。

なお、本研究会終了後、情報交換会を行いますので、是非ご参加下さい。

敬具

日時：2013年10月18日（金）

研究会 PM1:00～PM5:00 B2F 「クラルテ」

情報交換会・懇親会 PM5:00～PM7:00 8F 「スイセン」

場所：「プラザエフ」（JR四ッ谷駅麴町口より徒歩1分）

東京都千代田区六番町15（TEL 03-3265-8111）

スケジュール

1. 13:00-13:05 開会の挨拶（檜山委員長）
2. 13:05-13:15 前回議事録の確認
3. 13:15-16:55 話題提供「**テーマ：応用広がる非デバイス CMP の最新動向**」
  - 1) 13:15-14:00  
「ハードディスク用ガラス技術について（仮）」 植田成生（コニカミノルタ(株)）
  - 2) 14:00-14:40  
「超薄板ガラスについて（仮）」 三和義治（日本電気硝子(株)）
  - 14:40-15:00 コーヒーブレイク
  - 3) 15:00-15:40  
「硬軟・無機有機・複合材料の研削研磨の現状」 山本栄一（(株)岡本工作機械製作所）
  - 4) 15:40-16:20  
「難加工材料の平坦化技術について」 武田秀俊（並木精密宝石(株)）
  - 5) 16:20-16:55  
「分散性に優れたナノセラミアスラリー、およびそのキャラクターゼーション」  
須田栄作（阿南化成(株)）
4. 16:55- その他、事務連絡など

5. 閉会の挨拶

(敬称略)

17:00 ~ (情報交換会・懇親会)

◆ご参加費について

- 1.企業会員;参加費無料(年会費10万円)
- 2.官学会員;参加費無料(年会費無料、要登録)
- 3.非会員;30,000円(今回の研究会のみの参加費)

(ご入会ご検討でお試し参加される場合、初回のみお一人様¥15,000でご参加いただけます。)

※参加費にはプロシーディング代、懇親会費が含まれます。)

- お申込はホームページからもオンライン申し込みできます。
- 人数確認のため会員の方も必ず事前に申込書の提出をお願い致します。

また、準備の都合上、懇親会ご参加の有無について必ずご記入をお願い致します。

参加申込書

会員 / 一般(どちらかに✓してください)

2013.10/18(金)

企業名		懇親会について✓してください <input type="checkbox"/> 参加 <input type="checkbox"/> 不参加
住所		
申込者名		
所属部署・役職		
Tel/e-mail		
備考		

お申込・お問合せ先:「プランリゼーション CMP 委員会」事務局(三上)

Tel:03-5117-2225 / Fax:03-5117-2223 / e-mail:mikami@global-net.co.jp